

供給確保計画の概要

1. 変更認定の日付

令和8年3月27日

2. 供給確保計画の認定番号

2023半導体第11号—2

3. 供給確保事業者の名称等

株式会社 SUMCO

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体部素材（シリコンウエハ）
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
シリコンウエハの国内における生産能力の強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：佐賀県伊万里市、山形県米沢市
 - ・主要製品：300mm 高精度シリコンウエハ

生産場所	供給開始	生産能力
米沢工場 (結晶)	2028年1月	5.8万枚/月相当
久原工場 (結晶)	2030年11月	5.8万枚/月相当
久原工場 (加工)	2031年3月	12.5万枚/月
伊万里（長浜）工場 (加工)	2031年3月	9.4万枚/月

(※) 供給開始の日から10年以上の継続生産を予定

(※) 既存ラインの転用による高精度品の量産

- 取組を実施するために必要な資金の額：580億円（最大助成額：193億円）
- 希望する支援措置
助成金交付